此为证书 CN21/31404 译本

下述组织

先进半导体设备(深圳)有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5FTQBL01
注册地址: 中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 10201-10302、11 栋、15 栋 1 楼、16 栋、17 栋
经营地址: 中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 10201-10302、11 栋、15 栋 1 楼、16 栋、17 栋

的管理体系已经过审核，并被证明符合下述要求

ISO 14001:2015

所涉及的活动范围覆盖

半导体封装设备和零部件的制造;模具的设计和制造

该证书的有效期自 2022 年 09 月 26 日 至 2024 年 08 月 12 日 并须经过符合要求的监督审核保持有效
版本号 3. 初始注册日期 2021 年 08 月 13 日
在其它场所实施的认证活动在后续页面上列出

签署
Jonathan Hall
Global Head -
Certification Services

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

本文件是真实的电子版证书，仅供客户用于其商业用途。客户可自行打印，视同副本。本文件根据 Terms and Conditions | SGS 中认证服务通用条款的要求颁发。提请注意其中已包含的责任范围、赔偿和司法管辖事项。本文件受 SGS 版权保护，任何未经授权的对此文件的内容或外观的变更、伪造或篡改皆属非法。

此为证书 CN21/31404 译本，续

先进半导体设备(深圳)有限公司

ISO 14001:2015

版本号 3
场所
先进半导体设备(深圳)有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FTQBL01 注册地址：中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 10201-10302、11 栋、15 栋 1 楼、16 栋、17 栋 经营地址：中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥二区厂房 10201-10302、11 栋、15 栋 1 楼、16 栋、17 栋 半导体封装设备和零部件的制造;模具的设计和制造
先进半导体设备(深圳)有限公司和平创锋分厂 统一社会信用代码：91440300578801672J 注册地址：中国广东省深圳市宝安区福海街道和平社区福园二路创锋数码科技园 C2 栋 101-401、C3 栋 经营地址：中国广东省深圳市宝安区福海街道和平社区福园二路创锋数码科技园 C2 栋 101-401、C3 栋 半导体封装设备和零部件的制造;模具的设计和制造

本文件是真实的电子版证书，仅供客户用于其商业用途。客户可自行打印，视同副本。本文件根据 Terms and Conditions | SGS 中认证服务通用条款的要求颁发。提请注意其中已包含的责任范围、赔偿和司法管辖事项。本文件受 SGS 版权保护，任何未经授权的对此文件的内容或外观的变更、伪造或篡改皆属非法。